# LATTICE DESIGN OF MULTI-ENERGY INJECTOR LINAC FOR KEKB AND PF RING

Yukiyoshi Ohnishi<sup>\*</sup>, Mitsuo Kikuchi, Naoko Iida, Masanori Satoh, Kazuro Furukawa, Takuya Kamitani, Kazue Yokoyama, Yujiro Ogawa, High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

#### Abstract

We present a lattice design of the multi-energy injector linac for KEKB and PF ring. Recently, simultaneous injection to KEKB electron ring and PF ring has been proposed. The energy of KEKB electron ring is 8 GeV and 2.5 GeV for PF ring. In order to make continuous injection or top-up injection for the both rings simultaneously, it is necessary to transport two beams that have different beam energy. Fast phase-switch of the sub-booster rf and pulse-timing of each klystron can be utilized to adjust the appropriate beam energy since the solid-state phase shifters and timing system can be performed within 20 msec $\sim$ 1 sec in pulse-to-pulse basis. However, magnetic field for the focusing system can not change so fast. Therefore, the lattice with common magnetic field is necessary to transport beams of the different energy. The design of the lattice is discussed and the experimental results of the performance are reported.

# KEKBリングとPFリングのための異なるエネルギーに対応した 入射器ビーム光学系の設計

# 1. はじめに

最近になって、KEKB 電子リングと PF リングへ の同時入射が要求されている。KEKB は陽電子・電 子衝突型加速器で、高いルミノシティーを維持する ためにビーム電流の減少分を連続的に入射器から 10 Hz のビーム繰り返しで補っている。こうした入射は continuous injection と呼ばれる。一方、PF リングは 放射光実験施設電子貯蔵リングで continuous injection と同様に、放射光強度を一定に保つためにビーム寿 命で減少したビームを入射器から実験中に補うこと が検討されており、top-up injection と呼ばれる。この ように双方の実験の性質上、同時にビームを入射す る方法が必要とされている。ここで言う同時入射と は1つパルスで2つの異なるビームを加速し双方へ 入射するのではなくて、パルス毎にビーム・モード を切り替えて交互に入射することを目標としている。

KEKB 電子リングのエネルギーは 8 GeV、PF リン グのエネルギーは 2.5 GeV である。従って異なるエ ネルギーのビームを損失なく入射器終端まで輸送す ることが要求される。また、KEKB 電子リングへの 入射ビームの電荷量はパルス当たり 1 nC であり、PF リングに対しては 0.1 nC ないし 0.2 nC である。こ のように異なるエネルギーだけでなく異なる電荷量 のビームにも対応できなければならない。入射器の ビーム繰り返しは最大 50 Hz である。同時入射では 10 Hz を KEKB 電子リングへの入射に使用し、1 Hz のビーム繰り返しを PF 入射に使用する事が検討され ている。従って、このようなビーム運転を実現する ためには速いビーム・モード切り替えとビーム・ハ ンドリングが要求される。

入射器の5セクターには偏向磁石 (BM581) が設置

されており、入射ビームはこの偏向磁石により KEKB 電子リングへの輸送路または PF リングへの輸送路へ と振り分けられる。現在、この偏向磁石は直流電流 型電磁石であるが近い将来パルス電磁石へと交換さ れる予定である。

本稿では異なるエネルギーのビームを輸送する方 法を multi-energy linac と呼び、ビーム光学系の設計 及びビーム実験で測定されたビーム光学系の性能に ついて報告する。

## 2. ビーム光学系

図1に入射器の鳥瞰図を示す。Aセクターにある電 子銃によって作り出された電子ビームはバンチング された後 A、B セクターで 1.7 GeV のエネルギーま で加速される。その後ビームは180°アークを通過す る。KEKB 電子リングヘビームを入射する場合、Cか ら5セクターの間で8GeVまで加速される。PF入射 のために 8 GeV から 2.5 GeV のエネルギーにするた めには、3セクター前半のクライストロンをスタンバ イ<sup>1</sup>にして3セクター後半から5セクターまでのクラ イストロン位相を減速位相にする。実際には、個々の クライストロンの位相を動かすのではなくサブ・ブー スターに使用されている半導体移相器によって位相 を動かす。2.5 GeV と 8 GeV とでは 3 セクターから エネルギーが異なり始める。2.5 GeV と 8 GeV のエ ネルギーの微調整は5セクターにあるエネルギー・ フィードバック[1]によって行う。

収束系及び軌道補正の磁場については通常の直流 型電磁石を使用しているので速い磁場変更は不可能 である。従って、同一の磁場の下で2.5 GeVと8 GeV のビームを輸送しなければならない。3 セクター以

<sup>\*</sup> Email: yukiyoshi.onishi@kek.jp

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>パルス・タイミングをビームから外す事。



図 1: 入射器の鳥瞰図。

降のビーム光学系の設計については 2.5 GeV ビーム を基本に考える。2.5 GeV オプティクスでは基本的に ノーマル・セルのベータトロン位相の進みを90°とし ている。これによって8GeVオプティクスではノー マル・セルの位相の進みは約 30°となる。図2にC セクター以降のビーム光学系を示す。上段は2.5 GeV オプティクス、中段は8 GeV オプティクスのベータ 関数を示し、下段はビーム・エネルギーを示す。入 射器の四極磁石の配置は一部、収束型(QF)と発散 型(QD)を組み合わせたダブレットのセルがあるが、 ノーマル・セルの多くは QF を QD で挟むトリプレッ トである。これらのOD、OFの磁場の強さを調整し てビーム光学系のマッチングを取る。ビーム光学系 の計算には SAD (Strategic Accelerator Design)<sup>[2]</sup>と 呼ばれる計算コードを用いた。SADはKEKB、ATF、 FFTB、ILC 等で幅広く使われている。



図 2: C から 5 セクターまでの (a) 2.5 GeV と (b) 8 GeV のオプティクス。青線は水平方向、赤線は垂直 方向のベータ関数を示す。(c) ビーム・エネルギー。

## 3. ビーム実験

電子ビームの電荷量を1nCとしてCセクター入り 口の Twiss パラメータをCセクターにあるワイヤー スキャナー<sup>[3]</sup>で測定した。このビームライン入り口 の Twiss パラメータをもとに下流に沿ってビーム光学 系のマッチングを行う。まず、エネルギーを2.5 GeV 付近となるように、3 セクター前半のクライストロ ンをスタンバイへ切り替え3から5セクターのサブ・ ブースターを減速位相に設定した。減速位相を設定 する場合、オン・クレスト位相にビームを乗せてい れば180°位相を変えればよいが、実際には進行方 向のウエク場の影響を考慮する必要がある。即ち、 進行方向のウエーク場の影響によるバンチ後方のエ ネルギー低下をキャンセルするために約6°ほどオ フ・クレストに乗せている。従って、このオン・ク レストからの位相のずれを  $\Delta \phi$  とすると減速位相は  $\phi_{dec} = \phi_{acc} + 180^\circ - 2\Delta\phi$ となる。収束系は 2.5 GeV オプティクスを設定し電子ビームを入射器5セクター 下流のアナライザーラインに導きエネルギーをスク リーン・モニターで確認しつつエネルギー・ノブ<sup>[1]</sup> によって微調した。2.5 GeV から 8 GeV ビームへの 変更は収束系の磁場値は変更せず、クライストロン のスタンバイと加速パルス・タイミング、サブ・ブー スターの位相調整のみで行う。

図3に2.5 GeV ビームと8 GeV ビームの軌道と電 荷量の透過の一例を示す。図3では次に述べる軌道補 正を行った後の結果である。軌道補正には BPM から のビーム位置測定をもとにステアリング磁石で補正 する。i 番めの BPM での軌道を  $\Delta x_i$  とし、j 番めの ステアリングの蹴り角を  $\theta_j$  とする。ステアリングか ら BPM までの  $2 \times 2$  転送行列の 1 行 2 列成分を  $R_{ij}$ とすると補正に必要なステアリングの積分磁場 (*BL*) が次式より求められる。

$$\Delta x_i = R_{ij} \Delta \theta_j$$
  
=  $\frac{e}{p_i} R_{ij} (BL)_j$  (1)

ここで、 $p_j$ は *j* 番目のステアリングでのビームの運動 量である。 $\Delta x_i$ を8 GeV と 2.5 GeV ビーム軌道の両 方を合わせたベクトルとし、応答行列 ( $e/p_j$ ) $R_{ij}$  も 8 GeV と 2.5 GeV の転送行列を合わせた行列を考え同 時に SVD で両ビームに対する最小二乗解を求める。 図 3 の軌道をみると 90 °と 30 °というノーマル・セ ルのベータロン位相の進みの違いが見て取れる。こ のように multi-energy オプティクスの場合でも共通 のステアリング磁場を用いた軌道補正が可能である。 通常 PF 用 2.5 GeV ビームに要求されている電荷量 は 0.1~0.2 nC であり、電荷量を設計値に設定しても 結果はほとんど変わらないことを確認している。ま た、電荷量の透過率を見てもビームロスはほとんど 問題なく、軌道も入射器下流の KEKB と PF 用の 2

FP11



図 3: 入射器 C から 5 セクターまでの軌道と電荷量。 青線は 2.5 GeV、赤線は 8 GeV ビームの場合。

つのビーム輸送路において許容できる範囲に収まっている。

次に、入射器 5 セクターにてエミッタンス、Twiss パラメータを測定した。測定には 5 セクターに設置さ れているワイヤースキャナー 4 台を使用した。l 番目 のワイヤーで測定したビームサイズを $\sigma_l$ 、 $l = 1 \sim 4$ とし、ビームラインのある場所からそれぞれのワイ ヤーまでの 2 × 2 転送行列の 1 行 1 列成分と 1 行 2 列 成分を $m_{11,l}$ 、 $m_{12,l}$ とする。残差の二乗和を

$$\chi^{2} = \sum_{l=1}^{4} \frac{1}{\sigma_{\Sigma_{l}}^{2}} \left( \Sigma_{l} - \sum_{k=1}^{3} M_{lk} o_{k} \right)^{2}$$
(2)

と定義する。ここで、 $\Sigma$ 、o、Mは

$$\begin{split} \Sigma &= (\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2, \sigma_4^2) \\ o &= (\varepsilon\beta, \varepsilon\alpha, \varepsilon(1+\alpha^2)/\beta) \\ M &= \begin{pmatrix} m_{11,1}^2 & -2m_{11,1}m_{12,1} & m_{12,1}^2 \\ m_{11,2}^2 & -2m_{11,2}m_{12,2} & m_{12,2}^2 \\ m_{11,3}^2 & -2m_{11,3}m_{12,3} & m_{12,3}^2 \\ m_{11,4}^2 & -2m_{11,4}m_{12,4} & m_{12,4}^2 \end{pmatrix} \end{split}$$

である。 $\sigma_{\Sigma_l}$ は  $\sigma_l^2$ の測定誤差である。残差の二乗和 を最小にするように Twiss パラメータとエミッタンス を決定する。また、ビーム光学系の不適合の度合は

$$B_{mag} \equiv \frac{1}{2} \left\{ \left( \frac{\beta}{\beta_0} + \frac{\beta_0}{\beta} \right) + \left( \alpha_0 \sqrt{\frac{\beta}{\beta_0}} + \alpha \sqrt{\frac{\beta_0}{\beta}} \right)^2 \right\}$$

と定義される。 $\alpha_0$ 、 $\beta_0$ は設計値である。以上の方法 により求めたビーム振り分け偏向磁石 (BM581)での Twiss パラメータと規格化エミッタンスを表1に示す。 8 GeV、1n C と 2.5 GeV、1 nC における規格化エミッ タンス測定については測定誤差の範囲内で一致して いる。従って、減速位相によるエミッタンス増加は 起きていない。2.5 GeV、1 nC と 2.5 GeV 0.2 nC を

表	1:	Twiss	パラメー	タとエミッタン	'スの測定結果。
I	Š		0		

E(GeV)	8	2.5	2.5
Q(nC)	1	1	0.2
$\alpha_x$	$-0.4 \pm 0.2$	$0.2\pm0.2$	$0.1 \pm 0.1$
$\beta_x(m)$	$20\pm2$	$33 \pm 2$	$11 \pm 1$
$\alpha_y$	$0.2 \pm 0.4$	$2.7\pm1.3$	$3.1\pm0.7$
$\beta_{y}(m)$	$24\pm3$	$22 \pm 11$	$19\pm5$
$\gamma \tilde{\varepsilon}_x(\mu m)$	$96 \pm 13$	$110\pm16$	$1240\pm110$
$\gamma \varepsilon_y(\mu m)$	$77\pm22$	$43 \pm 20$	$52 \pm 11$
$B_{maq,x}$	1.4	1.9	1.0
$B_{mag,y}$	1.2	2.8	3.6

比較すると垂直方向の規格化エミッタンスは一致し ているが水平方向の規格化エミッタンスについて 0.2 nCの方が約10倍増大している。この原因としては、 加速および減速位相の調整が不十分であったことが 考えられる。今回、加速および減速位相は 0.2 nC と 1 nCで同じ位相で行った。その結果、電荷量の違い によりウエーク場の影響が変わったためにバンチ後 方のエネルギーロスが軽減されビームエネルギーの 均一化が崩れ、水平方向のステアリング等によって 作られた分散によって水平エミッタンスが増大して 見えていたと推測される。加速管、収束磁石の設置 は一般的に垂直より水平方向の方が誤差が大きいと 考えられるためステアリングによる分散が生じやす く水平エミッタンスの増大が顕著に現れていると考 えられる。

#### 4. まとめ

本稿では 2.5 GeV と 8 GeV のビームを輸送する入 射器のビーム光学系について紹介した。エネルギー 変更には半導体移相器によるサブ・ブースターの位 相変更とクライストロンの加速・スタンバイの切替 えを利用する。収束系については磁場変更は行わな い。加速と減速を行うセクターではノーマル・セル のベータトロン位相の進みを 2.5 GeV では 90°とな るようにマッチングを取る。その結果、8 GeV で約 30°となりベータ関数を両方のエネルギーで適度な 大きさに抑えることができている。軌道補正につい ても、2.5 GeV と8 GeV のビームに関して許容範囲 内に抑えられる解が存在する。電荷量の透過率につ いても、ほとんど損失がみられない。エミッタンスも 2.5 GeV と 8 GeV ビームについて基本的に問題ない と思われるが 0.2 nC ビームについては調査が必要で ある。ビーム光学系の不適合の度合はワイヤースキャ ナーの測定をもとにCセクターの四極磁石を使って マッチングを取ることによって下流へのビームライ ンへの接続を行う予定である。

### 参考文献

- [1] K. Furukawa et al., ICALEPCS '99, p.248-250.
- [2] http://acc-physics.kek.jp/SAD/sad.html.
- [3] N. Iida et al., EPAC 2000, p.1738-1740.